第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）では、新製品の研究開発、サービス提供能力の拡大、生産の効率化、品質の向上等を図るべく、設備の拡充、改良及び更新を進めており、当連結会計年度におきましては、成長に向けた投資を行うとともに今後の事業展開に備えるため、2,490億円（前年度比18.4％減）の設備投資を行いました。

その主要なものといたしましては、テクノロジーソリューションのうち、システムプラットフォームでは、ＵＮＩＸサーバ、基幹ＩＡサーバ及び光伝送システムの開発・評価用設備に投資を行いました。また、テクノロジーソリューションのうち、サービスでは、英国におけるアウトソーシングサービス商談拡大に向けた設備投資及び国内データセンターの設備拡充を行い、テクノロジーソリューション全体で、816億円を投資いたしました。

ユビキタスプロダクトソリューションでは、携帯電話の増産対応設備及びＨＤＤの垂直磁気記録方式用設備等で、276億円を投資いたしました。

デバイスソリューションでは、先端ロジックＬＳＩ関連で、三重工場300ｍｍ第２棟の増産投資及び基盤ロジックＬＳＩの既存工場における設備投資のほか、電子部品関連の設備を含め、1,173億円を投資いたしました。

なお、設備投資額につきましては、上記セグメント以外のその他セグメントの設備投資額並びに当社の一般管理部門及び共通部門等各セグメントに配賦できない設備投資額225億円が含まれております。

２【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりです。

(1) テクノロジーソリューション

平成20年３月31日現在

会社名及び事業所名（所在地）		設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数（人）
			土地（面積千㎡）	建物及び構築物	機械装置	その他	合計	
提出会社	富士通ソリューションスクエア（東京都大田区）（注）３．	システム開発設備	0 (0)	1,758	894	1,794	4,446	4,056
	幕張システムラボラトリ（千葉市美浜区）	システム開発設備	3,708 (14)	9,647	22	995	14,373	930
	館林システムセンター（群馬県館林市）	アウトソーシング設備	1,913 (126)	6,797	31	4,444	13,187	142
	小山工場（栃木県小山市）	光伝送システム製造設備	299 (167)	3,768	506	1,426	6,000	1,240
	那須工場（栃木県大田原市）	移動通信システム製造設備	1,250 (184)	2,608	485	2,904	7,248	489
国内子会社	富士通フロンテック株式会社新潟工場（新潟県燕市）	金融・自動機関連機器製造設備	1,611 (47)	2,015	429	1,121	5,177	504
	株式会社富士通ＩＴプロダクツ本社（石川県かほく市）	サーバ、ストレージシステム製造設備	388 (129)	2,100	935	779	4,204	516
在外子会社	Fujitsu Services Holdings PLC（イギリス他）（注）４．	システム開発設備及びアウトソーシング設備	0 (0)	22,073	2,850	28,702	53,625	22,891
	Fujitsu Network Communications, Inc. リチャードソン工場（米国テキサス州）	光伝送システム製造設備	2,898 (539)	4,416	395	2,713	10,422	1,227

(2) ユビキタスプロダクトソリューション

平成20年３月31日現在

会社名及び事業所名（所在地）		設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数（人）
			土地（面積千㎡）	建物及び構築物	機械装置	その他	合計	
提出会社	長野工場（長野県長野市）	ＨＤＤ製造設備	805 (103)	5,661	4,595	1,203	12,265	426
国内子会社	富士通アイソテック株式会社本社工場（福島県伊達市）	パソコン製造設備	591 (73)	1,384	529	310	2,815	775
	株式会社島根富士通本社工場（島根県簸川郡斐川町）（注）５．	パソコン製造設備	0 (110)	1,928	886	136	2,951	482
在外子会社	Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippines カーメルレイ工場（フィリピン）（注）６．	ＨＤＤ製造設備	0 (283)	1,607	3,435	121	5,163	4,927
	Fujitsu (Thailand) Co., Ltd. 本社工場（タイ）	ＨＤＤ製造設備	602 (114)	3,826	5,243	1,503	11,174	5,800

(3) デバイスソリューション

平成20年３月31日現在

会社名及び事業所名（所在地）		設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数（人）
			土地（面積千㎡）	建物及び構築物	機械装置	その他	合計	
国内子会社	富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 三重工場（三重県桑名市）	先端ロジックＬＳＩ製造設備	4,327 (307)	53,914	95,134	12,768	166,145	1,408
	富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 岩手工場（岩手県胆沢郡金ヶ崎町）	基盤ロジックＬＳＩ製造設備	2,881 (290)	8,376	8,490	1,856	21,604	1,607
	富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 会津若松工場（福島県会津若松市）	基盤ロジックＬＳＩ製造設備	3,146 (259)	5,245	5,597	1,062	15,051	1,320
	新光電気工業株式会社高丘工場（長野県中野市）	リードフレーム等製造設備	2,109 (94)	5,251	6,631	1,195	15,187	1,060
	新光電気工業株式会社若穂工場（長野県長野市）	ＰＬＰ製造設備	349 (17)	5,410	7,865	133	13,758	377
	新光電気工業株式会社新井工場（新潟県妙高市）	リードフレーム等製造設備	1,149 (122)	3,956	7,644	816	13,566	1,035
	新光電気工業株式会社更北工場（長野県長野市）	ＰＬＰ等製造設備	519 (43)	3,124	8,614	780	13,039	1,097

(4) その他

平成20年３月31日現在

会社名及び事業所名（所在地）		設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数（人）
			土地（面積千㎡）	建物及び構築物	機械装置	その他	合計	
国内子会社	富士通テン株式会社 神戸工場 （兵庫県神戸市）	車載機器の開発・製造設備	1,638 (43)	4,720	1,102	2,669	10,131	2,714

(5) 共通

平成20年３月31日現在

会社名及び事業所名（所在地）		設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数（人）
			土地（面積千㎡）	建物及び構築物	機械装置	その他	合計	
提出会社	川崎工場 （川崎市中原区）	ソフトウェア、情報システム及び通信システムに関する研究開発設備	3,454 (164)	13,509	410	10,165	27,539	9,373
	沼津工場 （静岡県沼津市）	ソフトウェア開発設備	3,737 (549)	7,681	1,313	7,749	20,482	1,036
国内子会社	株式会社富士通研究所 厚木研究所 （神奈川県厚木市） （注）５．	ソフトウェア、情報システム、通信システム及び電子デバイスに関する研究開発設備	0 (19)	3,001	2,769	2,132	7,903	492

（注）１．投下資本は期末帳簿価額によります。ただし、建設仮勘定を除きます。
２．投下資本の機械装置には、車両及び運搬具を含みます。また、その他とは工具器具及び備品です。
３．富士通ソリューションスクエアの土地及び建物の一部は有限会社エス・エス・エステートより賃借しているものです。
４．Fujitsu Services Holdings PLCの数値は連結決算数値であります。また、建物の一部を賃借しております。
５．株式会社島根富士通及び株式会社富士通研究所の土地はすべて当社から賃借しているものです。
６．Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippinesの土地はすべてFujitsu Development Corporation of the Philippinesから賃借しているものです。
７．主要なリース資産として以下のものがあります。

会社名及び事業所名（所在地）		設備の内容	期末残高相当額（百万円）
国内子会社	富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 三重工場（三重県桑名市）	先端ロジックＬＳＩ製造設備	44,576
	富士通エフ・アイ・ピー株式会社 （東京都江東区）	アウトソーシング設備	13,407

３【設備の新設、除却等の計画】

(1)当社グループ（当社及び連結子会社）の当連結会計年度後１年間の設備投資計画（新設・拡充）は2,400億円であり、事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称	平成20年３月末計画額（百万円）	設備等の主な内容・目的
テクノロジーソリューション	100,000	国内データセンター設備及び英国におけるアウトソーシング設備
ユビキタスプロダクトソリューション	30,000	垂直磁気記録方式ＨＤＤ製造設備及び携帯電話製造設備
デバイスソリューション	75,000	先端ロジックＬＳＩ製造設備及び基盤ロジックＬＳＩ製造設備
その他、全社（共通）	35,000	オーディオ・ナビゲーション機器、移動通信機器及び自動車用電子機器の開発・製造設備
計	240,000	

（注）１．今後の所要資金2,400億円は、自己資金により充当する予定です。
２．設備投資の計画額は、消費税抜きで表示しております。
３．経常的な設備の更新のための除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はありません。
４．全社（共通）は、一般管理部門及び共通研究費等のセグメントに配賦不能な設備投資額です。

(2)重要な設備の拡充の計画は、次のとおりです。

デバイスソリューション

事業所名		所在地	設備の内容	投資予定金額（百万円）	着手及び完了予定	
					着手	完了
国内子会社	富士通マイクロエレクトロニクス株式会社三重工場（300ｍｍ第２棟）	三重県桑名市	先端ロジックＬＳＩ製造設備	120,000	平成18年４月	平成22年３月

（注）設備投資の完了予定時期を平成21年３月から平成22年３月に延伸しております。